PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-130237

(43) Date of publication of application: 03.08.1983

(51)Int.CI.

C22C 5/06 C22C 32/00

H01H 1/02

(21)Application number : 57-012737

(71)Applicant: CHUGAI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

29.01.1982

(72)Inventor: SHIBATA AKIRA

(54) SILVER-OXIDE CONTACT MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a silver-oxide contact material with reduced contact resistance by solubilizing a specified amount of Sn as a basic component in silver, further adding a small amount of Bi, and internally oxidizing the resulting alloy.

CONSTITUTION: An Ag alloy contg. 3W<5wt% in total of Sn and Zn, Sb or the like solubilized in Ag as solute metals and 0.01W1.0% Bi or further contg. 0.01W 0.5% iron group metal is refined. The alloy is formed into a plate by forging, rolling or other method and internally oxidized to obtain a silveroxide contact material. By adding Bi, the internal oxidation is accelerated and the structure is made sound. Accordingly, reduced contact resistance and other effect are obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—130237

H 01 H

C 22 C 5/06 32/00

1/02

識別記号

庁内整理番号 7920—4K 6411—4K 7184—5G 砂公開 昭和58年(1983)8月3日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

50銀一酸化物接点材料

20特

願 昭57-12737

御出

願 昭57(1982)1月29日

⑥特

許 第1016939号の追加

砂発 明 者 柴田昭

横浜市港北区高田町298-45

①出 願 人 中外電気工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2丁

目13番3号

⑩代 理 人 弁理士 浅賀一夫

外1名

第 9212/689 號初審(評願)引証附件

明 細 1

1. 発明の名称

銀一酸化物接点材料

- 2 特許請求の範囲
 - (1) 銀中に S n を重量比で 3 ~ 5 % 未満固溶し B 」を 0.0 / ~ /.0 % 含む合金を内部酸化した 銀一酸化物電気接点材料。
 - (2) 上記第/項の銀一酸化物電気接点材料にして Zn 、Sb のいずれか或は両者を含み、これら 容質金属と Sn の合計が重量比で 3 ~ 5 %未満 である前記銀一酸化物電気接点材料。
 - (3) 上記第/項の銀一酸化物電気接点材料にして 鉄族金属を重量比で 0.0 / ~ 0.5 % 含む前記銀 一酸化物電気接点材料。
 - (4) 上記第2項の銀一酸化物電気接点材料にして 鉄族金属を重量比で 0.0 / ~ 0.5 % 含む前記銀 一酸化物接点材料。
- 3.発明の詳細な説明

Sn. Zn. Sbを重量比でよる以上含有する 銀合金を内部酸化して複合接点材料を製造するの には多くの困難がある。

このために、上記した種類の銀合金に Bi を 0.0 / ~ / .0 % 含めて、この銀合金を内部酸化するのに本発明者は先きに成功した。

これは、次の如き智見によるものである。

内部酸化の機構は、酸化核の発生と同位配に於いて、溶質金属が拡散集中し酸化物粒、との中が、受する過程を経て地合金が純緩となり、ところが、のである。ところが、AgーSn、AgーSb、AgーCn合金のである。ところがいる。とこのでは、Chenter を使いるの場合、板表面より拡散する。質金属のないのない大きく、垂直方向への拡散係数は小さい。

その結果、酸化皮膜が板表面に堆積して逆に内部酸化が進行しなくなる。これ等溶質金属の銀中を拡散する異方性は、合金濃度が高まるにつれて大きくなる。

前述の如く内部酸化進行機構が困難なこの程の 銀合金を選択酸化する方法としては、銀結品位の

BEST AVAILABLE COPY

特別858-130237 (2)

成長を防止し紅つ酸糊化し、非晶質の溶質金属を 数界限に出来るだけ比較顕微の大きな形で酸化物 として終出する様にすることである。

一般に農業は緑の結晶粒界と粒内を拡散するの であるが、脳散速度は、結晶粒界と結晶粒内とを 比較すると結晶粒界の方が大きく、酸化物は酸化 の進行につれて粒内のポテンシャルが酸じて粒果 に粛次折出する。即ち、似界を中心として、遊択 酸化するために銀に対して高温では顕潜産を存す るが常温では殆んと顕習度を有しない Bi を微量 添加して銀合金の鉛塩圧延后の結晶位を小さくす る事により出来るだけ高濃度合金の内部酸化が成 功したのである。即ち、 Bi は前述の如く落賞金 属であるSnに対して高進に於いて高岩体を形成 するが常温では零になり、Agに対しても同様の 状態を持つ金属であるので、前記した破損の合金 におうを節組する事により銀結晶粒の成長を助止 すると同時に密製金属の拡散が結晶粒内より結晶 粒界に拡散する傾向がより容易になる。従って、 この合金を内部競化すると粒界器に電導度を含さ

ない程度限を持つ粒界選択酸化された組織を持つ複合銀点材料が得られたのである。

溶盤金属(Sn, Zn。Sp等)が5点射光表 動の場合は、Biを添加しなくても内部酸化法に よつてこれらの溶象金属が酸化析出されりるが、 Biを添加することによつてBiが有する上述し たところの機能により、内部酸化の進行が早く(Biを添加しないものの物半分の時間)、ほつそ の組織もされいになつて換散溢抗が低くなる効果 が見い出された。

従って、この発明は級中に海資金属(Sn.2n, Sn等)を最佳比でする~よる未為固治しBi を0.0/~/.0 \$含む合金を内部酸化した類一酸 化物配気短点材料を提供するものである。

上記した審整金属は3名以下では、設治資金属の酸化物が無を母金とする級合金設点の電気物法を向上することにならないので、その下落留を3名とした。また、B1の銀に対する高温における 国治限界は約5./ 選量まであるが、得られる材料が好ましい展延性を寄するためには1.0 変量まが

上限値である。 B s が上記した教質金属を銀数界 に酸化析出するようにするこの発明に特有な機能 を生ずるためには 0.0 / 重量をが下距値である。

内部最化時のクラング発生を防止するために飲 変金属を添加する場合は、その銀に対する高温に おける個階級界から 0.5 重量をが上版値であり、 その下限値は常端における銀に対する図遊程界で あつて且つ本発明合金の再結品速度に影響を与え うる旗の 0.0 / 食量をである。

以下に、本発明の実施例をおける。

李維新

以下の組成の合金をつくり、これを鍛造圧度して板状 (0.4mm) とし、これを G. ガス雰囲気中でも50℃で内部酸化した。

- (1) Ag 8n 3 \$
- (2) Ag Sn 3 % Bi 0./ %
- 131 Ag Sn /.5 % Zn /.5 % Bi 0./ %
- (4) Ag Sn /.5 % Sb /.5 % B1 0./ %
- (5) Ag Sn /.5 % Zn /.5 % Sb /.5 % -Bi - O./ %

(6) Ag - 8 n 3 f - B 1 0./ f - F 0 0.0 / f 内部酸化に要した時間は、(1) の合金(本発明品と対照するための接点材)の場合には4 f 時間であり、(2) - (6) の合金(本発明品)の場合には f 0 時間であった。

また、得られた内部酸化族の合金板を外筏を無に打技いてこれに 0.1 mの類を要打 5 して接点としたときの接触を抗(電圧 A.C.2 0 0 V ,電流 / 0 A ,接触圧力 4 0 0 P ・ 閉離力 6 0 0 P での電圧降下)の値(2 0 回動定したときの平均値と最下値)は、それぞれ次の通りであった。

(I) 平均能 1.1 m Q (最大能 2.8 m Q)

(2)	0.8	(1.4)
(3)	0.9	(1.8)
(4)	0.85	(·	1.7)
(5)	0.9	(1.8	>
441	~ *	,	4	

以上のように、本発明品は対照となる在来のものよりも内部酸化に要する時間が少なくでその工業的生産において優れたものであると我に、接触

BEST AVAILABLE COPY

特別858-130237(3)

低抗が小さい(従って内部酸化器の超路が均一である)特性をもつものである。 4. 遺無の関係 この発明は特許第1016939号の遺血の発 明である。

> 特許出願人 中外電気工業株式会社 代理人 央辖士 後 智 一 共享受债